

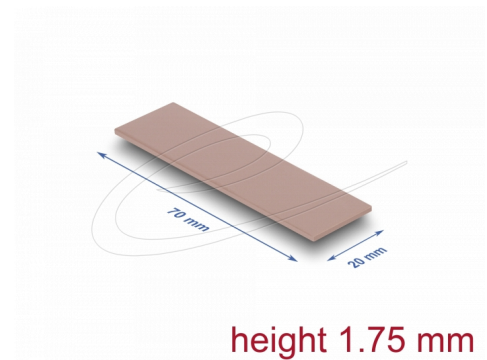
Delock Wärmeleitpad 70 x 20 x 1,75 mm für M.2 Module 3,0 W/mK - Silikonfrei

Beschreibung

Dieses Wärmeleitpad von Delock eignet sich zur Wärmeableitung zum Beispiel auf einem M.2 Modul. Ziel des Pads ist es, die **Leistung** zu **verbessern** und die **Lebensdauer** der Komponenten zu **erhöhen**. Typische Anwendungsbereiche für **silikonfreie Pads** finden sich in der Industrie sowie Optoelektronik.

Silikonfrei

Bei silikonfreien Pads werden keine Öle abgesondert, die empfindliche Komponenten verschmutzen oder schädigen könnten. Somit sind sie **ideal für sensible Elektronik**, wie zum Beispiel Sensoren. Zudem können silikonfreie Pads in einem breiterem Temperaturbereich verwendet werden, ohne dass ihre Eigenschaft darunter leidet, was besonders in industriellen Anwendungen mit extremen Temperaturen nützlich ist. Neben dem Vorteil der **längeren Haltbarkeit** sind sie zudem **umweltfreundlicher** als herkömmliche Wärmeleitpads.



Artikel-Nr. 18480

EAN: 4043619184804

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

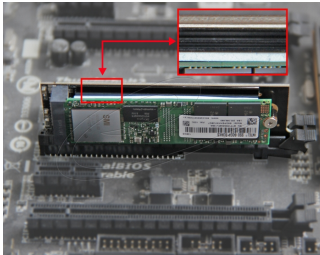
Technische Daten

- Wärmeleitpad zur Wärmeableitung
- Wärmeleitfähigkeit: 3,0 W/mK
- Betriebstemperatur: -60 °C ~ 180 °C
- Farbe: rosa
- Maße (LxBxH): ca. 70 x 20 x 1,75 mm

Packungsinhalt

- 1 x Wärmeleitpad

Abbildungen



Physikalische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit:	3,0 W/mK
Länge:	70 mm
Breite:	20 mm
Höhe:	1,75 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de